

2.E.2 液晶製造 (Liquid Crystals) (HFCs, PFCs, SF₆, NF₃)

1. 排出・吸収源の概要

1.1 排出・吸収源の対象及び温室効果ガス排出メカニズム

液晶製造プロセスでは、フッ素化合物が①シリコン含有材料のプラズマエッチング、②シリコンが析出する化学蒸着室の洗浄の2つの工程で使用されており、それに伴いHFC-23、PFCs (CF₄ (PFC-14)、C₂F₆ (PFC-116) 及び c-C₄F₈ (PFC-c318))、SF₆及びNF₃が排出される。これらの排出の大部分は、エッチング工程中又は洗浄工程中でのフッ素化合物の先駆物質の使用効率（例えば消費）が低いことから発生する。この他、生産工程で使用されるフッ素化合物の一部がCF₄、C₂F₆及びHFC-23に変化する。

1.2 排出・吸収トレンド及びその要因

「2.E.2 液晶製造」からのHFC-23排出量は、1990～2004年にかけておおむね増加傾向であったが、2005～2011年はおおむね横ばいとなり、2012年以降は減少傾向となっている。排出量の変化は、主にHFC-23購入量の推移を反映している。

「2.E.2 液晶製造」からのPFCs排出量は、1990～2000年にかけて増加傾向であり、2001～2009年にかけては減少傾向となったが、2010～2014年は再び増加傾向、2015年以降は減少傾向となっている。1990～2000年の排出量の増加は、主にCF₄購入量の増加が要因である。2001～2009年の排出量の減少は、業界団体での自主行動計画の削減目標の下で除害装置の設置が進められたことが要因である。なお、液晶製造に使用しているガス購入量全体に占める割合（重量ベース）を見ると、PFCs購入割合は減少傾向であったが、近年は横ばいとなっている。

「2.E.2 液晶製造」からのSF₆排出量は、1995～1999年にかけて大きく増加したが、2004～2009年にかけて逆に大きく減少した。1995～1999年の排出量の増加は、SF₆購入量の増加が要因である。2004～2009年の排出量の減少は、PFCsと同様に、業界団体の自主行動計画における削減目標の下で除害装置設置率が上昇傾向であることが要因である（なお、1996～2009年のSF₆購入量は増加傾向であるが、その効果を上回っている。）。2010年以降の排出量の変化は、SF₆購入量の推移を反映している。

「2.E.2 液晶製造」からのNF₃排出量は、1990～2004年にかけて増加傾向であったが、2005年及び2008年に大きく減少し、2009年以降はおおむね横ばいとなっている。1990～2004年の排出量の増加は、主にNF₃購入量の増加が要因である。2005年の排出量の減少は、PFCsと同様に、業界団体の自主行動計画における削減目標の下で除害装置設置率が上昇したことが要因である。

2008年以降は反応消費率が高いNF₃(Remote)¹と呼ばれる方式における消費割合が増加したことにより排出量は減少している。なお、ガス購入量全体に占める割合(重量ベース)を見ると、NF₃購入割合は2009年頃まで増加傾向であったが、近年は横ばいとなっている。

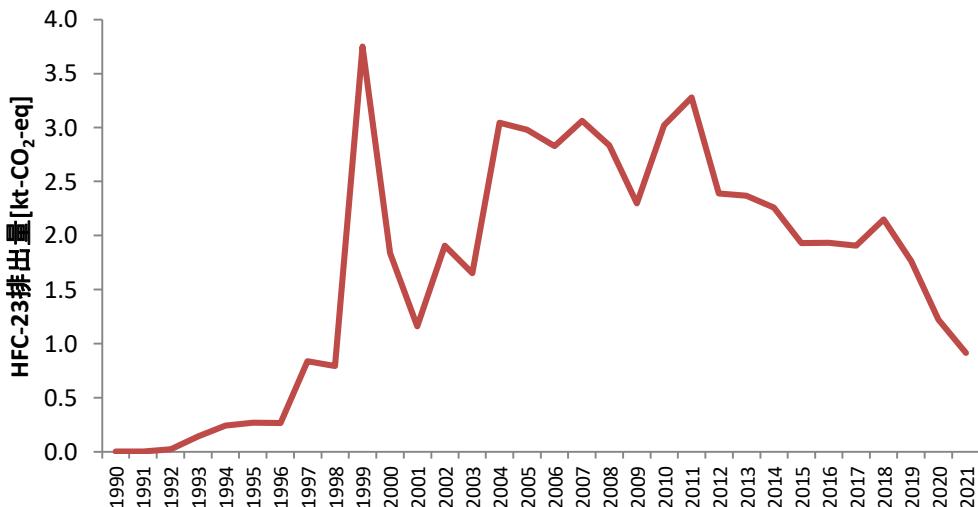


図1 「2.E.2 液晶製造」からのHFC-23排出量の推移



図2 「2.E.2 液晶製造」からのPFCs排出量の推移

¹ NF₃は、半導体等の製造に用いられるCVD(化学蒸着)装置内に堆積した不純物を除去するクリーニングガスとして用いられる。クリーニング方法の一つとして、NF₃を含有するクリーニングガスの存在下でプラズマ放電することにより、活性なFラジカルを発生させ、堆積物を揮発性の高い物質へと変換し、反応チャンバー外へと排出させるプラズマクリーニング法がある。プラズマクリーニングにおけるプラズマ発生方法は2種類に大別される。一方は平行平板型のプラズマ発生装置など、反応チャンバー内でプラズマ放電を発生させる方式のものであり、もう一方は反応チャンバー外でプラズマ放電させたガスを反応チャンバー内に導入させる方式のもので、リモートプラズマクリーニング法と呼ばれている。後者のNF₃ガスを「NF₃ Remote」と呼ぶ。両者は、装置の仕様等に応じて適宜最適な方式が選択されており、特にリモートプラズマクリーニング法は、チャンバー内でプラズマ放電を発生させることができない場合や、あるいは平行平板型のプラズマ発生装置において、クリーニングガス成分によるプラズマ放電時のイオン衝撃により、電極基板へのダメージが懸念される場合に用いられている。



図 3 「2.E.2 液晶製造」からの SF₆ 排出量の推移

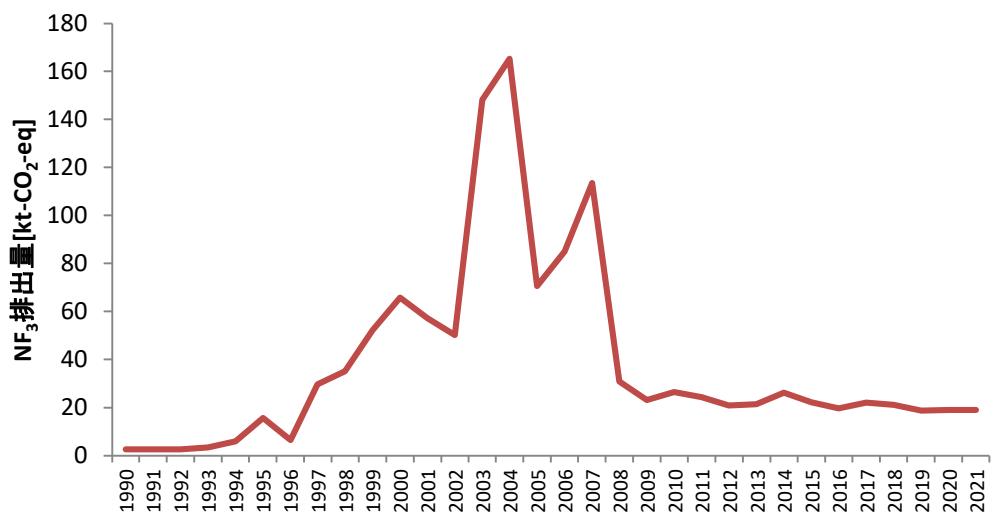


図 4 「2.E.2 液晶製造」からの NF₃ 排出量の推移

2. 排出・吸収量算定方法

2.1 排出・吸収量算定式

(1) 1990～1994 年

1990～1994 年の HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 排出量については、排出量の算定に必要なデータが不足しているため、1995 年の排出量を、それぞれ HFCs、PFCs 及び SF₆ 国内出荷量、NF₃ 国内生産量で外挿して算定している²。

² NF₃については 1990～1994 年の国内出荷量のデータが得られていないため、国内生産量を用いている。

(2) 1995 年以降

2006 年 IPCC ガイドラインの Tier 2a 法にのっとって排出量を算定している。

HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 排出量は、液晶製造に使用している各ガスの購入量、プロセス供給率、反応消費率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定している。

副生 CF₄、C₂F₆ 及び HFC-23 排出量は、液晶製造に使用している各ガスの購入量、副生率、プロセス供給率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定している。

なお、PFCs の排出量については、ガス種別ではなく合計値を報告している。

$$\begin{aligned}
 \text{排出量 [t]} &= \text{HFC-23、PFCs、SF}_6 \text{ 及び NF}_3 \text{ 排出量 [t]} \\
 &\quad + \text{副生 CF}_4、\text{C}_2\text{F}_6 \text{ 及び HFC-23 排出量 [t]} \\
 \text{HFC-23、PFCs、SF}_6 \text{ 及び NF}_3 \text{ 排出量 [t]} \\
 &= \text{ガス購入量 [t]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \times (1 - \text{反応消費率 [%]}) \\
 &\quad \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]}) \\
 \text{副生 CF}_4、\text{C}_2\text{F}_6 \text{ 及び HFC-23 排出量 [t]} \\
 &= \text{ガス購入量 [t]} \times \text{副生率 [%]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \\
 &\quad \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]})
 \end{aligned}$$

2.2 排出係数

(1) 1990～1994 年

排出係数は設定していない。

(2) 1995 年以降

反応消費率、除害効率及び副生率は、2006 年 IPCC ガイドラインにおける Tier 2a 法のデフォルト値を全年度共通で使用している。また、プロセス供給率については、年ごとに「経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料」に示された値を使用している。なお、除害装置設置率については、秘匿情報のため掲載していない。

表 1 反応消費率、除害効率、副生率

パラメータ	CF ₄ (PFC-14)	C ₂ F ₆ (PFC-116)	HFC-23	C ₃ F ₈ (PFC-218)	c-C ₄ F ₈ (PFC-c318)	SF ₆	NF ₃	NF ₃ Remote
反応消費率(%)	40	—	80	—	90	40	70	97
除害効率(%)	90	—	90	—	90	90	95	95
副生 CF ₄ 副生率 (%)	—	—	7	—	0.9	—	—	—
副生 CF ₄ 除害効率(%)	—	—	90	—	90	—	—	—
副生 HFC-23 副生率(%)	—	—	—	—	2	—	—	—
副生 HFC-23 除害効率(%)	—	—	—	—	90	—	—	—
副生 C ₂ F ₆ 副生率(%)	—	—	5	—	—	—	—	—
副生 C ₂ F ₆ 除害効率(%)	—	—	90	—	—	—	—	—

(出典) IPCC, "2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories", Vol. 3, Chapter 6, p.6.18, Table 6.4

表 2 プロセス供給率の推移

		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
プロセス供給率	%					90%	90%	90%	90%	90%	
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
プロセス供給率	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
プロセス供給率	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		2020	2021								
プロセス供給率	%	90%	90%								

(出典) 経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料

2.3 活動量

(1) 1990～1994 年

活動量は設定していない。

(2) 1995 年以降

HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 購入量は、電子情報技術産業協会から収集した基礎データに基づいて把握された値を使用している。

なお、NF₃ 購入量の NF₃ (Remote) と NF₃ の内訳比率は、秘匿情報のため掲載していない（内訳比率のデータが断続的であるため、データがある年にはそれを分けて計算し、データがない年は、安全率を見込んで全て NF₃ としている³⁾。）。

プロセス供給率 (90%) の残存分 10% の取扱いについては、容器に 90% を再充填して出荷される場合は本排出源で排出量が計上される。また、残存分の 10% を破壊処理して容器を洗浄する場合や、そのまま大気中に放出される場合は、ガスマーカーにおける排出量として「2.B.9.- 製造時の漏出」で計上されている。

³ NF₃ (Remote) よりも NF₃ の方が、反応消費率が低いことから（表 1 参照）、NF₃ 排出量がより大きくなるため。

表 3 活動量 (HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 購入量) の推移

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999		
HFC-23 購入量	t					0.1	0.1	0.3	0.3	1.4		
PFC-14 購入量	t					20.7	19.2	36.1	39.6	48.1		
PFC-116 購入量	t					0.4	0.6	1.0	1.1	1.8		
PFC-c318 購入量	t					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
SF ₆ 購入量	t					11.5	34.2	47.2	57.9	80.4		
NF ₃ 購入量	t					8.1	16.2	30.5	49.4	77.9		
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
HFC-23 購入量	t	0.7	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1		
PFC-14 購入量	t	47.3	30.9	41.0	46.6	65.0	77.8	86.5	80.4	69.3		
PFC-116 購入量	t	2.7	3.9	3.4	4.7	9.3	9.9	8.7	5.2	4.1		
PFC-c318 購入量	t	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	1.2	2.0	1.7		
SF ₆ 購入量	t	85.3	83.3	93.8	99.1	101.0	101.4	106.5	117.4	146.8		
NF ₃ 購入量	t	106.9	102.4	153.3	184.4	226.1	232.2	296.0	438.9	556.1		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HFC-23 購入量	t	1.1	1.2	1.0	1.3	1.5	1.1	1.1	1.3	1.2		
PFC-14 購入量	t	93.7	124.3	121.1	154.5	191.7	177.1	151.8	185.0	176.4		
PFC-116 購入量	t	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
PFC-c318 購入量	t	1.6	1.9	1.7	1.4	1.8	1.1	1.1	0.6	0.9		
SF ₆ 購入量	t	176.9	129.0	104.1	107.4	126.2	126.6	109.6	116.4	117.0		
NF ₃ 購入量	t	764.1	718.0	668.0	783.8	918.9	808.0	691.9	813.2	767.0		
	2020	2021										
HFC-23 購入量	t	0.9	0.7									
PFC-14 購入量	t	174.9	193.6									
PFC-116 購入量	t	0.0	0.0									
PFC-c318 購入量	t	0.9	0.4									
SF ₆ 購入量	t	95.1	87.1									
NF ₃ 購入量	t	718.1	805.7									

(出典) 経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料

3. 算定方法の時系列変更・改善経緯

表 4 初期割当量報告書（2006 年提出）以降の算定方法等の改訂経緯概要

	2014 年提出	2015 年提出	2017 年提出
排出・吸収量 算定式	1990～1994 年の排出量を算定、計上。	<ul style="list-style-type: none"> 改訂 UNFCCC インベントリ報告ガイドラインで新たに対象となった NF₃ の排出量を算定、計上。 2006 年 IPCC ガイドラインの適用に伴い、副生排出量として C₂F₆ 及び HFC-23 の排出を算定、計上。 	「液晶製造に伴う HFCs、PFCs、SF ₆ 、NF ₃ の排出」の注釈記号の見直し (IE 及び NO→NA)。
排出係数	—	—	—
活動量	—	—	—

(1) 初期割当量報告書における算定方法

1) 排出・吸収量算定式

1995 年以降の HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 排出量は、液晶製造に使用している各ガスの購入

量、プロセス供給率、反応消費率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定していた。

1995 年以降の副生 CF₄ 排出量は、液晶製造に使用している各ガスの購入量、副生率、プロセス供給率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定していた。

なお、1990～1994 年の排出量は未推計（NE）として報告していた。また、NF₃、副生 C₂F₆ 及び副生 HFC-23 排出量は算定していなかった。

$$\text{排出量 [t]} = \text{HFC-23, PFCs 及び SF}_6 \text{ 排出量 [t]} + \text{副生 CF}_4 \text{ 排出量 [t]}$$

$$\text{HFC-23, PFCs 及び SF}_6 \text{ 排出量 [t]}$$

$$= \text{ガス購入量 [t]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \times (1 - \text{反応消費率 [%]}) \\ \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]})$$

$$\text{副生 CF}_4 \text{ 排出量 [t]} = \text{ガス購入量 [t]} \times \text{副生率 [%]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \\ \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]})$$

2) 排出係数

反応消費率は 1996 年改訂 IPCC ガイドラインのデフォルト値（表 5 の変更前の値参照）を全年共通で使用していた。また、除害効率、副生率、プロセス供給率は、「産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止小委員会（現：経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ）資料」で把握された値（表 6 の変更前の値参照）を使用していた。なお、除害装置設置率については、秘匿情報のため掲載していない。

3) 活動量

1995 年以降の HFC-23、PFCs 及び SF₆ 購入量は、「産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止小委員会資料」で把握された値を使用していた（現行の活動量と同様。）。

（2）2014 年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

1990～1994 年の排出量も算定を行い、報告することとした。1990～1994 年の HFC-23、PFCs 及び SF₆ 排出量については、排出量の算定に必要なデータが不足しているため、1995 年の排出量を、それぞれ HFCs、PFCs 及び SF₆ 国内出荷量で外挿して算定していた。

1995 年以降については、初期割当量報告書における算定式と同様。

2) 排出係数

1990～1994 年については、排出係数は設定していない。

1995 年以降については、初期割当量報告書における排出係数と同様。

3) 活動量

1990～1994 年については、活動量は設定していない。

1995 年以降については、初期割当量報告書における活動量と同様（現行の活動量と同様。）。

(3) 2015年提出インベントリにおける算定方法

1) 排出・吸収量算定式

改訂 UNFCCC インベントリ報告ガイドラインで新たに対象となった NF₃ 排出量を計上することとした。また、2006 年 IPCC ガイドラインの適用に伴い算定式の見直しを行い、副生排出量として C₂F₆ 及び HFC-23 の排出を考慮することとした（現行の算定方法と同様。）。

1990～1994 年の HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 排出量については、排出量の算定に必要なデータが不足しているため、1995 年の排出量を、それぞれ HFCs、PFCs 及び SF₆ 国内出荷量、NF₃ 国内生産量で外挿して算定していた。

1995 年以降については、2006 年 IPCC ガイドラインの Tier 2a 法にのっとって排出量を算定していた。

HFC-23、PFCs、SF₆ 及び NF₃ 排出量は、使用している各ガスの購入量、プロセス供給率、反応消費率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定していた。

副生 CF₄、C₂F₆ 及び HFC-23 排出量は、使用している各ガスの購入量、副生率、プロセス供給率、除害装置設置率及び除害効率を用いて算定していた。

$$\text{排出量 [t]} = \text{HFC-23, PFCs, SF}_6 \text{ 及び NF}_3 \text{ 排出量 [t]} + \text{副生 CF}_4, \text{C}_2\text{F}_6 \text{ 及び HFC-23 排出量 [t]}$$

$$\begin{aligned} &= \text{ガス購入量 [t]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \times (1 - \text{反応消費率 [%]}) \\ &\quad \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{副生 CF}_4, \text{C}_2\text{F}_6 \text{ 及び HFC-23 排出量 [t]} \\ &= \text{ガス購入量 [t]} \times \text{副生率 [%]} \times \text{プロセス供給率 [%]} \\ &\quad \times (1 - \text{除害装置設置率 [%]} \times \text{除害効率 [%]}) \end{aligned}$$

2) 排出係数

2006 年 IPCC ガイドラインの適用に伴い、適用する反応消費率のデフォルト値を見直した（現行の排出係数と同様。）。

表 5 変更前後の反応消費率

		CF ₄ (PFC-14)	C ₂ F ₆ (PFC-116)	HFC-23	C ₃ F ₈ (PFC-218)	c-C ₄ F ₈ (PFC-c318)	SF ₆	NF ₃	NF ₃ Remote	
反応 消費率	%	変更前	20	30	70	60	70	50	—	—
		変更後	40	—	80	—	90	40	70	97

（出典）変更前：IPCC, “Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories”, 2000, Chapter 3, p.3.74, Table 3.15

変更後：IPCC, “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, Vol. 3, Chapter 6, p.6.18, Table 6.4

表 6 変更前後の除害効率、副生率及びプロセス供給率

		CF ₄ (PFC-14)	C ₂ F ₆ (PFC-116)	HFC-23	C ₃ F ₈ (PFC-218)	c-C ₄ F ₈ (PFC-c318)	SF ₆	NF ₃	NF ₃ Remote
除害効率	%	変更前	90	90	90	90	90	—	—
副生 CF ₄ 副生率	%	変更前	—	10	—	20	—	—	—
		変更後	—	—	90	—	90	95	95
		変更後	—	—	7	—	0.9	—	—

副生 CF4 除害効率	%	変更前	—	90	—	90	—	—	—	—
		変更後	—	—	90	—	90	—	—	—
副生 HFC-23 副生率	%	変更前	—	—	—	—	—	—	—	—
		変更後	—	—	—	—	2	—	—	—
副生 HFC-23 除害効率	%	変更前	—	—	—	—	—	—	—	—
		変更後	—	—	—	—	90	—	—	—
副生 C ₂ F ₆ 副 生率	%	変更前	—	—	—	—	—	—	—	—
		変更後	—	—	5	—	—	—	—	—
副生 C ₂ F ₆ 除 害効率	%	変更前	—	—	—	—	—	—	—	—
		変更後	—	—	90	—	—	—	—	—
プロセス供 給率	%	変更前				90%				
		変更後				90%				

(出典) 変更前、変更後（プロセス供給率）：経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ（旧：産業構造審議会化学・バイオ部会地球温暖化防止小委員会）資料
 變更後（除害効率、副生率）：IPCC, “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, Vol. 3, Chapter 6, p.6.18, Table 6.4

3) 活動量

1995年以降のHFC-23、PFCs、SF₆及びNF₃購入量は、「経済産業省産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会フロン類等対策ワーキンググループ資料」で把握された値を使用することとした（現行の活動量と同様。）。

（4）2017年提出インベントリにおける算定方法

1) 報告方法（注釈記号）の変更

「2.E.2 液晶製造」では、HFCs及びPFCsの合計排出量、SF₆、NF₃の排出量を計上している。HFCs及びPFCsについては、ガス種別の排出量は計上せず、HFC-23、PFC-14（CF₄）、PFC-116（C₂F₆）、C₃F₈、C₄F₁₀、c-C₄F₈、C₅F₁₂、C₆F₁₄の排出については「IE：他に含む」、その他のHFCs及びPFCsは「NO：ガスの排出に結びつく活動が存在しない」としていたが、カテゴリー全体が共通の活動となるカテゴリーであり、「NO」としている箇所に矛盾が生じているため、適切な注釈記号について検討する必要があった。

同排出源の報告方法について検討した結果、液晶製造はカテゴリー全体が共通の活動と考えられ、かつ、2006年IPCCガイドラインには「液晶製造ではHFC-23、CF₄、C₂F₆、C₃F₈が副生物として生成される。c-C₂F₈から重量ベースで2%のHFC-23が副生する。」との記載があり、その他のHFCs、PFCsも副生ガスの発生を否定できないカテゴリーであるが、2006年IPCCガイドラインにはHFC-23、PFC-14（CF₄）、PFC-116（C₂F₆）、C₃F₈以外のガス種の副生ガスとしての排出に関する算定方法の記載がなく、かつ、現時点までに国内でHFC-23、CF₄、C₂F₆、c-C₄F₈、SF₆及びNF₃以外のガス種が排出されているとの報告がないことから、「IE」及び「NO」としていたその他のHFCs及びPFCsについては、「NA：活動自体は存在するが、特定の温室効果ガスの排出が起こらない」として報告することとした。